

SAV-160SM

全自動晶片型座板組立測試包裝機

(液態電容：12.5Ø~16Ø；車載適用；
簡易型)



- 產品特性 -

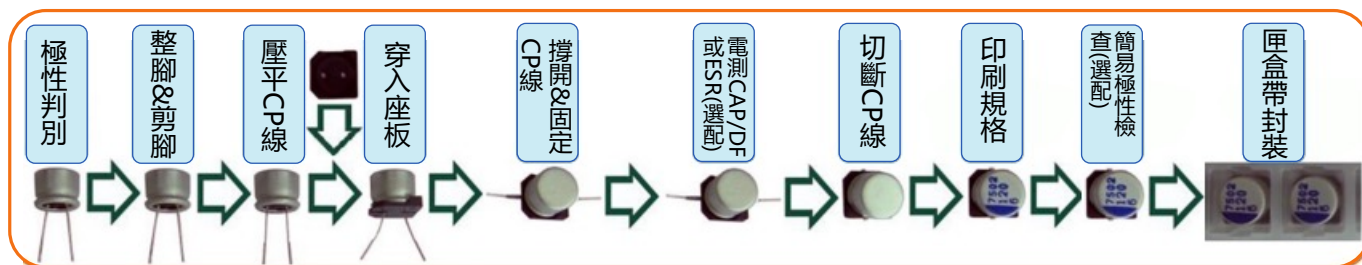
1. 設備可依客戶需求選配製程所需功能，外觀尺寸與功能相較標準型精簡，適用於超薄型鋁質電解電容器 / 高分子電容器加工成晶片座板型式，以利後續製程（如：自動插件機等）使用。
2. 設備結合整腳、極性檢查、剪腳、安裝座板、彎腳、電容高度檢查、CAP/DF檢查（選配）、雷射高度檢查（選配）、捺印（選配）、印刷檢查（選配）、UV油墨乾燥（選配）、檢查前充電（選配）、極性檢查（選配）、放電（選配）、選別（良品/不良品）、入匣盒帶、匣盒帶缺料檢查、封裝匣盒帶、收卷多項功能，單機即可完成組立、測試、包裝製程，大幅降低人力與生產成本並維持高產速。
3. 支援捺印型式可選擇凹版/凸版、UV乾燥部分可選擇傳統UV燈/LED UV燈（UV波長需先告知）（選配）。
4. 客戶製程可加裝CAP/DF電性檢查，以及簡易極性電性測試（選配）。
5. 可選配印刷CCD影像系統、座板腳型CCD影像系統、入匣盒帶狀況CCD影像系統、整機安全外罩。（選配）
6. 設備採用人性化控制介面，電測值、極性檢查電壓等皆在儀表上簡單完成所有設定。
7. 可加裝 Barcode (1, 2維)條碼掃描系統，搭配程式控管表單生產，自動比對內建資料庫與對應製程參數，同時生產參數會自動帶入，有效避免人為操作錯誤。（選配）
8. 可加裝數據收集功能，達到即時監控數據、批次數據完整儲存、回溯生產狀態。（選配）
9. 設備可追加連線交握訊號，提供客戶另外銜接自動換卷機，提升設備生產效率。（選配）

SAV-160SM

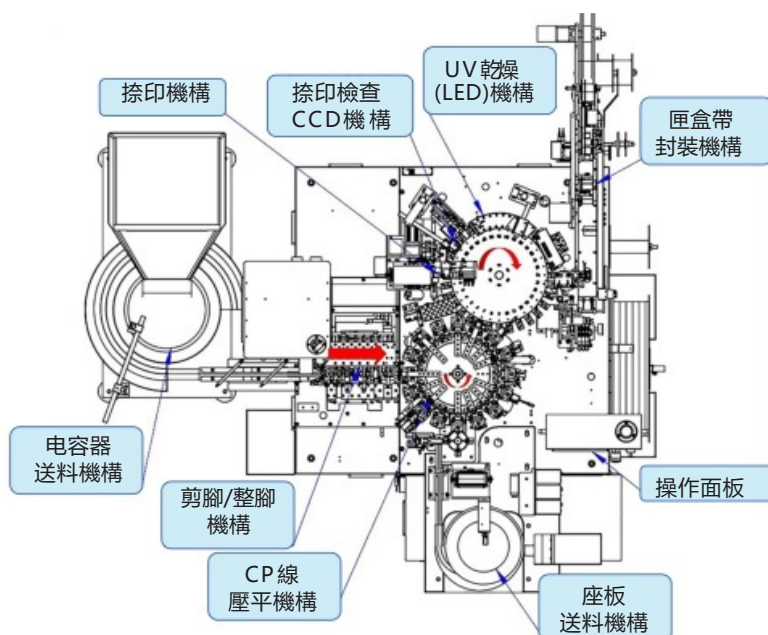
全自動晶片型座板組立測試包裝機

液態電容系列

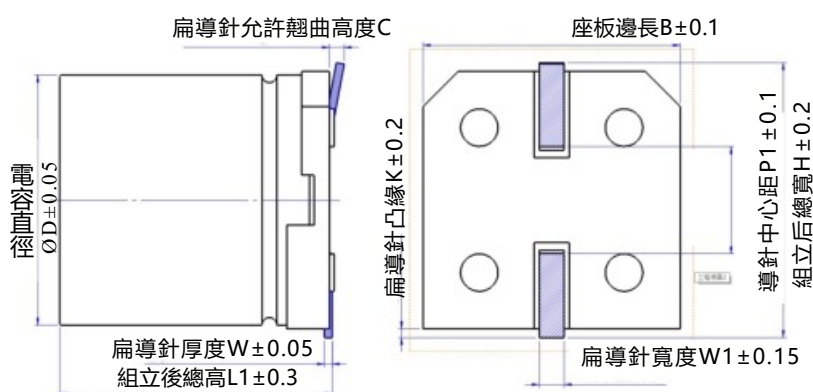
- 生產流程 -



- 設備配置 -



- 適用規格 -



項目	說明
外型尺寸(CM)	228 (L) × 216(W) × 187(H)
設備重量(KG)	約 2000 Kg
電源需求	3Ø;AC 220V 或 AC 380V;50/60HZ

(單位: mm)

規格(D)	L 1	B	C	H	K	W	W1	P1	Speed (pcs/min)
12.5Ø	13.5± 1	13± 0.1	0.3	15	0.7± 0.3	0.4	1.2± 0.2	5.3± 0.05	約40 ~ 50
12.5Ø	16.0± 1	13± 0.1	0.3	15	0.7± 0.3	0.4	1.2± 0.2	5.3± 0.05	約40 ~ 50

*生產速度依產品規格、來料材質等因素存有差異

世宏智能科技股份有限公司 | TSH Smart Tech. Co., LTD.

桃園市龜山區頂湖路32號
No. 32, Dinghu Rd., Guishan Dist.,
TaoYuan City 333, Taiwan

+886-3-318-2578
+886-3-318-7889

